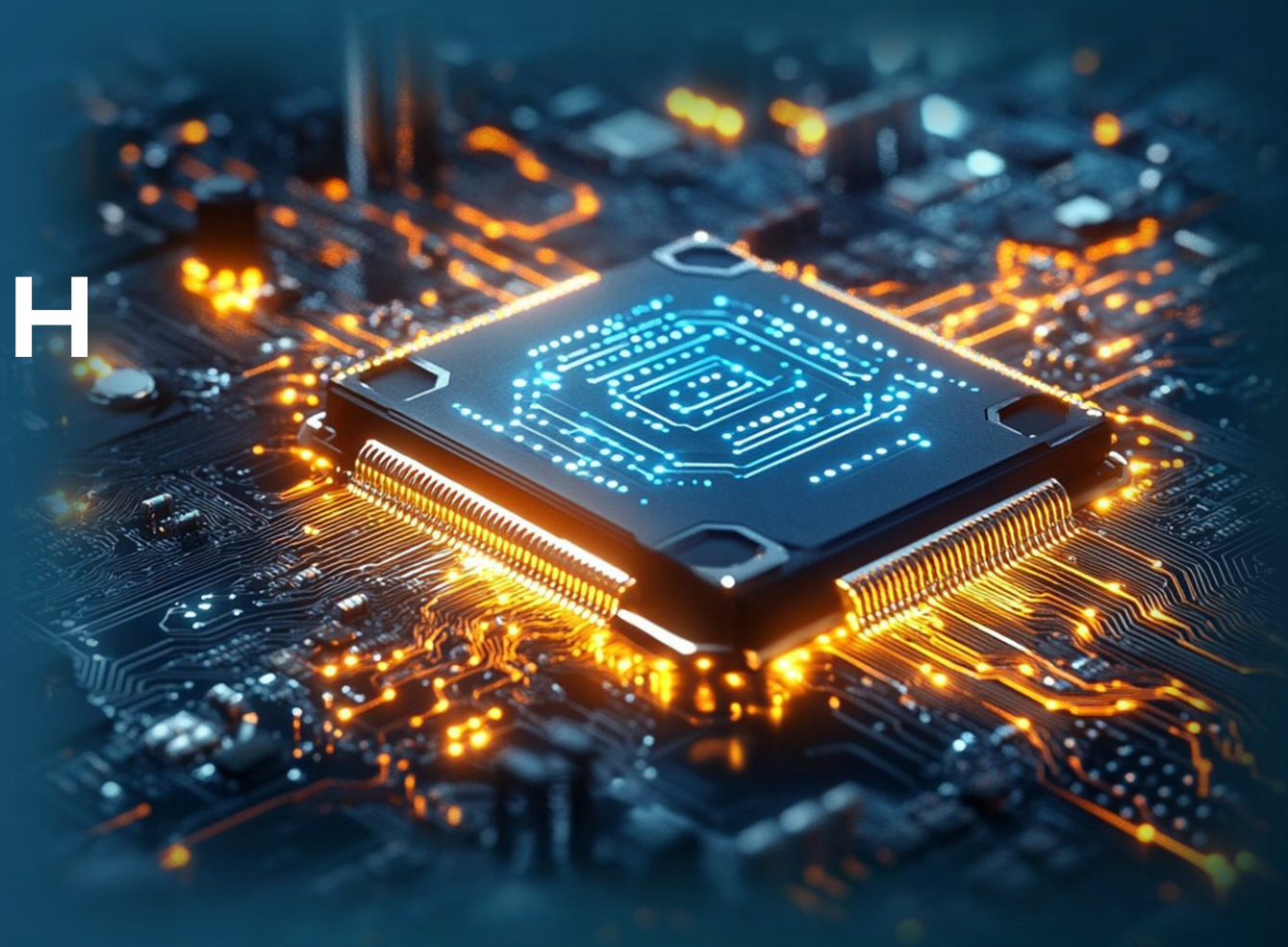




PRIORTECH

מצגת שוק הון
אוגוסט 2025



הערות משפטיות

מטרת מצגת זו לספק אינפורמציה בלבד בנוגע לחברת פריורטק בע"מ ("החברה") ו/או החברות המוחזקות שלה.

מצגת זו אינה מהווה, ואין לפרשה, כהצעה לרכישה או למכירה של ניירות ערך של החברה, או כהזמנה לקבל הצעות כאמור, והיא מיועדת למסירת מידע בלבד. כמו כן, מצגת זו אינה מהווה הצעה לציבור של ניירות ערך של החברה או איזה מהחברות המוחזקות שלה. המידע הנכלל במצגת אינו מהווה ייעוץ, המלצה, חוות דעת או הצעה באשר לכדאיות השקעה ואינו בא במקום בדיקה עצמאית וייעוץ אישי בהתאם לנתונים המיוחדים של כל משקיע. מצגת זו אינה מתיימרת להקיף או להכיל את כל המידע העשוי להיות רלבנטי לצורך קבלת החלטה כלשהי בנוגע להשקעה בניירות ערך של החברה.

המצגת כוללת נתונים ומידע המוצגים באופן ובעריכה שונה מהנתונים הנכללים בדיווחים הפומביים או ככזה הניתן לחישוב מתוך הנתונים הכלולים בדיווחים הפומביים. על כן, מצגת זו אינה מיועדת להחליף את הצורך בעיון בדיווחים שפרסמה החברה לציבור ובכלל זה, בתשקיף מדף, בדוחותיה העיתיים של החברה או בדיווחיה המידיים של החברה. ככל וקיימת סתירה בין האמור במצגת זו ובין האמור בדיווחיה של החברה יגבר האמור בדיווחים האמורים.

מצגת זו כוללת תחזיות, הערכות, אומדנים, כוונות ונתונים נוספים המתייחסים לאירועים עתידיים המהווים "מידע צופה פני עתיד" כהגדרתו בסעיף 32א בחוק ניירות ערך התשכ"ח-1968, המבוסס על תחזיות, ציפיות והנחות סובייקטיביות כפי שידועות לחברה במועד הכנת מצגת זו. ההערכות אלו עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מהותית מכפי שנצפה, ויכול שתושפענה מגורמים שאינם בשליטת החברה ושלא ניתן להעריכם מראש באופן סביר במועד, לרבות אבל לא רק, בשל: (א) האטה בצמיחה הכלכלית ככלל והאטה בפעילות בשווקי האלקטרוניקה והשבבים בפרט, עיכובים בשרשרת האספקה ועלויות מחירי הובלה, עלויות במחירי חומרי גלם, הפרעות ועיכובים בהתקנות של המוצרים באתרי לקוחות, עיכובים והפרעות לתהליכי ייצור, שיווק ומחקר ופיתוח, וכן הפרעות ועיכובים בייצוא או ייבוא של רכיבים ומוצרים,

בין השאר בשל הטלת מגבלות תנועה וסגרים בטריטוריות בהן פועלות החברה ו/או החברות המוחזקות שלה; (ב) תלות בצדדים שלישיים וקיום הסכמים על ידי צדדים שלישיים עימם התקשרה החברה ו/או מי מהחברות המוחזקות שלה; (ג) התפתחויות רגולטוריות ומדיניות ממשלתית, בעיקר בשל פעילותן חברות הקבוצה בטריטוריות ברחבי העולם ובעיקר במזרח אסיה; (ד) חוסר יציבות באזורי פעילות גלובלית והשפעת משברים פוליטיים, כלכליים וגאו-פוליטיים על תעשיית המוליכים למחצה והמתח בין ארה"ב לבין סין; (ה) ההיצע העולמי של רכיבים אלקטרוניים ויכולתן של החברות המוחזקות לרכוש רכיבים אלקטרוניים לצורך שימור היתרון התחרותי שלהן; (ו) גידול בעלויות תפעוליות; (ז) עלויות ייצור גבוהות של לקוחות אשר עלולות להביא לעיכוב ברכישת מוצרים של החברות המוחזקות; (ח) גורמי הסיכון המפורטים בדוח השנתי של החברה לשנת 2024 שפרסמה החברה ביום 27.3.2025 (מספר אסמכתא 2025-01-021079).

לפיכך, תוצאות או ביצועים עתידיים בפועל של החברה או החברות המוחזקות שלה עשויים להיות שונים מהותית מכפי שנצפה או כפי שמתפרש במצגת זו.

למעט כפי שיידרש על פי דין, החברה אינה מתחייבת לעדכן או לשנות מצגת זו ו/או לעדכן ו/או לשנות נתונים ו/או תחזיות ו/או הערכות שנכללו בה על מנת שישקפו אירועים ו/או נסיבות שיחולו לאחר מועד עריכת המצגת.

חלק מהמידע הכלול במצגת (כולל שווקים ומגמות) מבוסס או נגזר מנתונים שהחברה אספה מצדדים שלישיים בלתי תלויים שהחברה אינה יכולה לערוב לנכונותם היות ולא בדקה את הנתונים בעצמה.

כמו כן, מובהר כי אין בביצועי העבר של החברה ו/או החברות המוחזקות שלה המוצגות במצגת זו כדי להוות אינדיקציה לתוצאות העתיד ואין כל וודאות כי החברה ו/או החברות המוחזקות שלה יגיעו לתוצאות דומות או יוכלו ליישם את אסטרטגיית ההשקעה שלהן או להשיג כל יעד השקעה.



PRIORTECH

תוצאות Q2-25

YTD- 25

\$18.5M

Q2-25

\$10M

רווחי
אקוויטי

YTD- 25

\$14.6M

Q2-25

\$5.4M

רווח
נקי

חוב פיננסי, נטו

\$46.2M

הון עצמי

\$263M

תחזית שוק הסמיקונדקטור

**אנליסטיים מעריכים
שתעשיית הסמיקונדקטור
תמשיך לגדול בשנים
הקרובות ותגיע להיקף
מכירות של טריליון דולר עד
סוף העשור**

המכירות העולמיות בענף הסמיקונדקטור גדלות בשנת 2025; תחזית האנליסטים היא להיקף של כ- 700 מיליארד דולר השנה, גידול של כ- 11% לעומת שנת 2024.



סגמנט רכיבי ה-HPC ממשיך לצמוח באופן מהיר, בעיקר עקב התרחבות השימושים של יישומי AI והדרישה לרכיבי חומרה מתאימים לחוות שרתים ולמחשוב קצה יעודי.



הביקושים לאלקטרוניקה צרכנית כדוגמת, טלפונים סלולריים, מחשבים אישיים ורכיבים לרכבים חשמליים, לא צפויים לגדול בשנת 2025.



ניצולת גבוהה של קווי הייצור עבור מוליכים-למחצה ומארזים מתקדמים לתחום ה-HPC וניצולת נמוכה יותר של קווי הייצור עבור אלקטרוניקה צרכנית.



למרות מו"מ עם חלק ממדינות העולם, מדיניות התעריפים של הממשל האמריקאי, עדיין יוצרת חששות ואי ודאות בשוק הגורמות להאטה בצמיחה.



תיאור המצב העסקי של החברות הכלולות



Camtek
See Beyond

ACCESS



PRIORTECH



 **ACCESS**

AMITEC/ACCESS

המצב העסקי של אקסס

צפי המכירות לרבעון השלישי של 2025 עומד על 85-90 מיליון דולר. אקסס מעריכה כי מגמת הצמיחה תימשך גם ברבעון הרביעי לצד שיפור מתמשך ברווחיות. אקסס מבססת את מעמדה **כאחת השחקניות המובילות בשוק ה-HPC ליישומי AI.**

תחום רכיבי ה-ECP הפך להיות **תחום משמעותי ומוביל** באקסס, הגידול בתחום המשיך גם ברבעון השני של 2025. אקסס נהנית **מיתרון תחרותי מובהק** בזכות פתרונותיה המתקדמים וביסוס מעמדה מתבטא גם **בתחזית הזמנות ארוכת טווח** למארזים אלה.

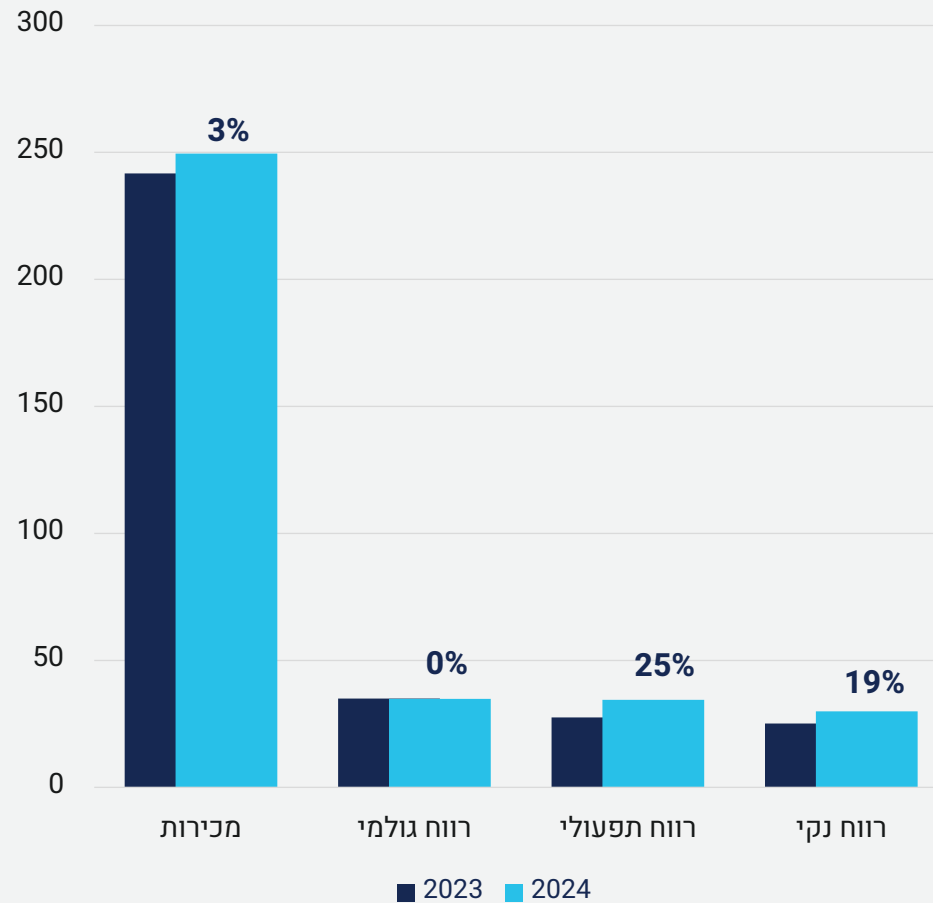
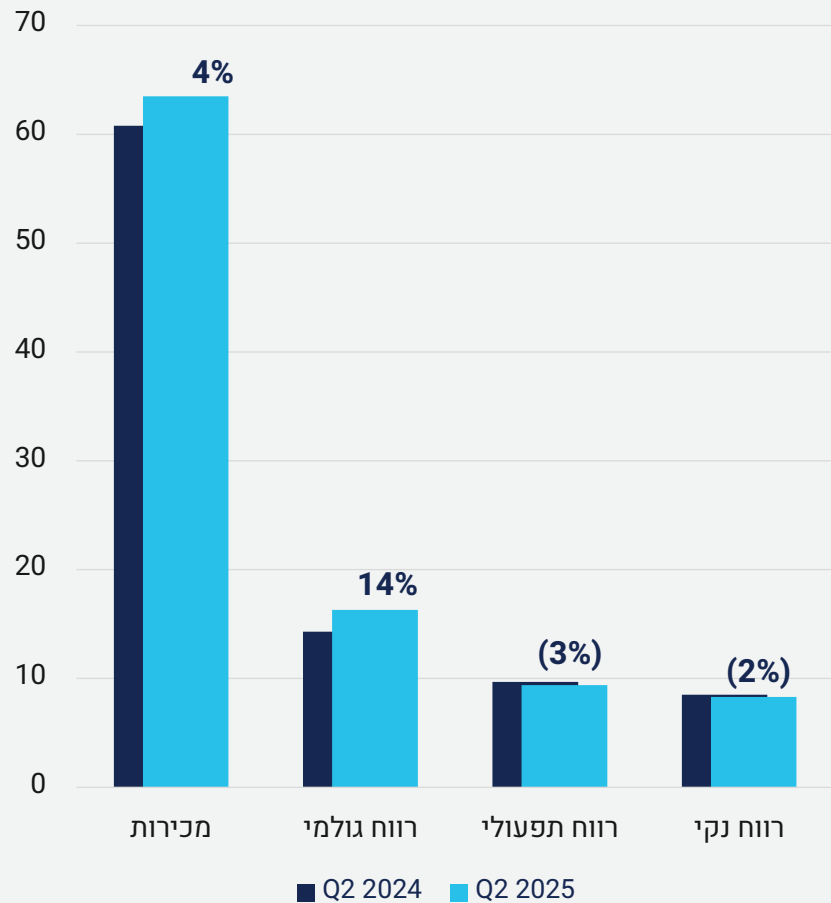
תחום מצעי ה-HPC עבור יישומי **מטבעות וירטואליים** שומר על יציבות וביקוש עקבי. למיטב ידיעת אקסס, חלק מהלקוחות הסופיים של תחום זה **דורשים** מהספקיות הטאיוואניות להמשיך **ולעבוד עם מצעי ה-HPC של אקסס.**

תחום **רכיבי ה-RF** סובל **מהמיתון בסין** ומהביקושים הנמוכים למוצרי צריכה.

אקסס נערכת להנפקה בבורסה בשנזן. צפויה להגיש את הבקשה לרישום למסחר בסוף חודש ספטמבר 2025. לאחר מכן צפויה לעבור בדיקה מקיפה של הרגולטור הסיני, המוערכת בכשנה, לצורך קבלת האישור לרישום.

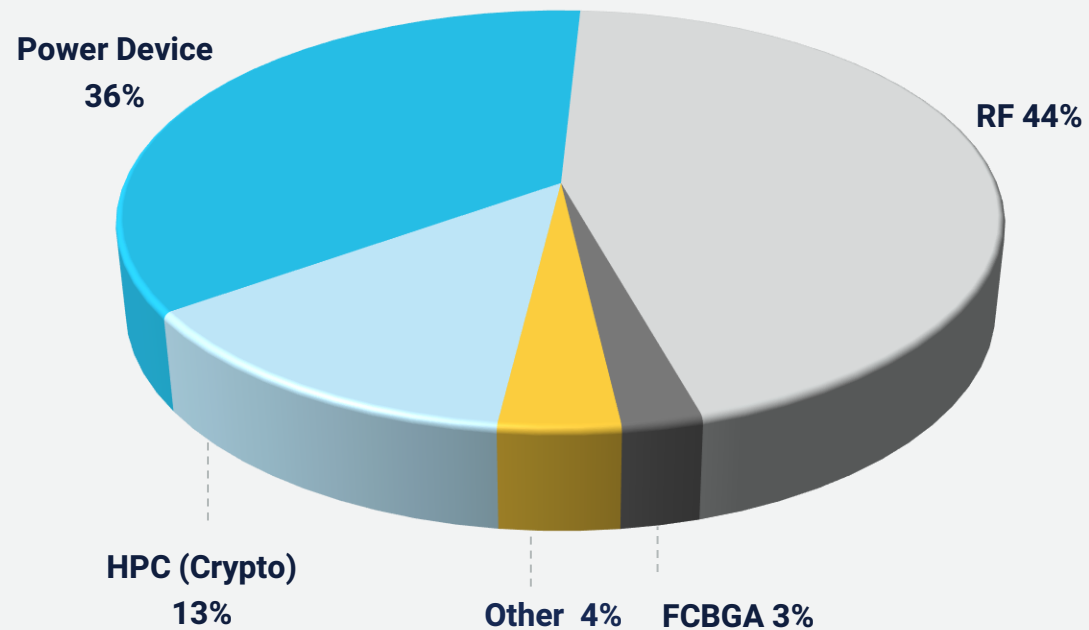


אקסס - תוצאות רבעון שני 2025

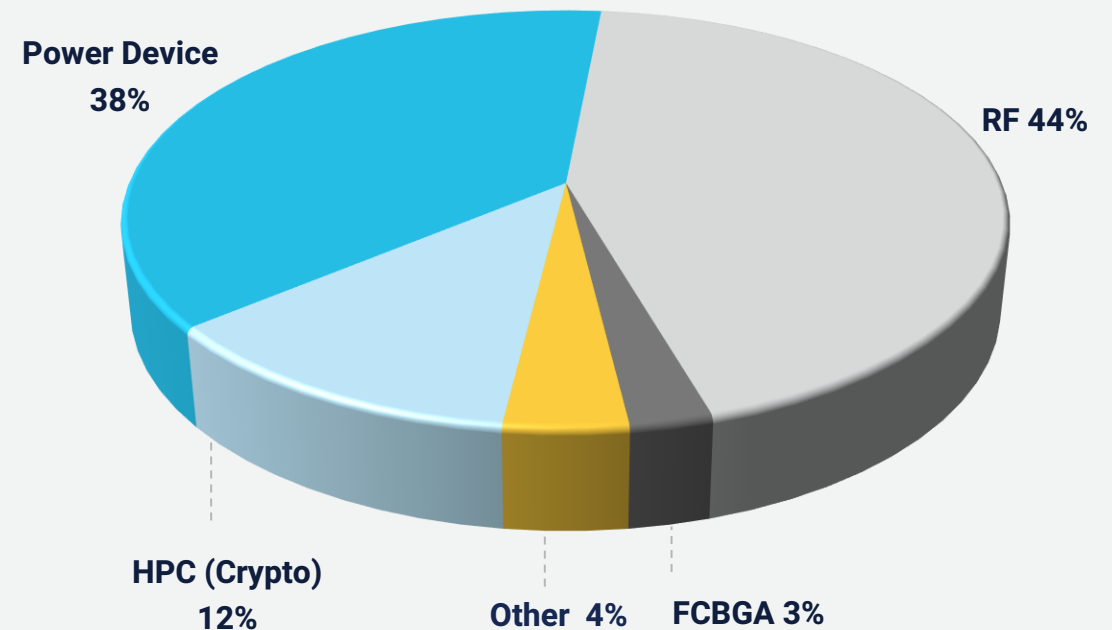


התפלגות סל המוצרים

YTD 2025 REVENUE



Q2 2025 REVENUE





CAMTEK



המצב העסקי של קמטק

קמטק צופה שתחום הרכיבים עבור המחשבים עתירי הביצועים ה-**HPC** ימשיך להיות **מנוע הגידול העיקרי** של קמטק. מהווה כיום ספק ציוד מוביל בפתרונות לשוק זה.

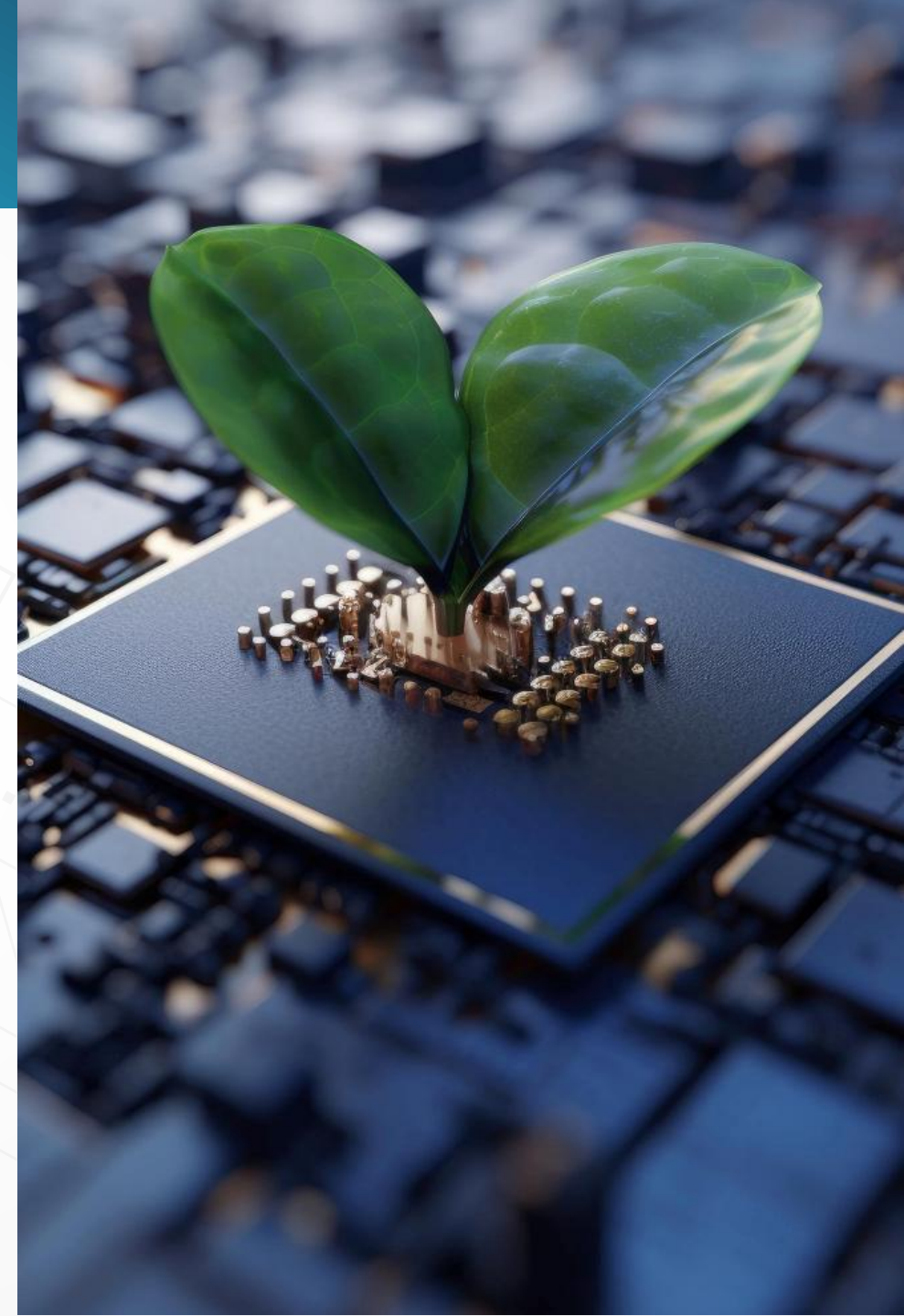


צפי המכירות לרבעון השלישי של 2025 עומד על כ-125 מיליון דולר, גידול של כ-11% לעומת רבעון מקביל אשתקד.

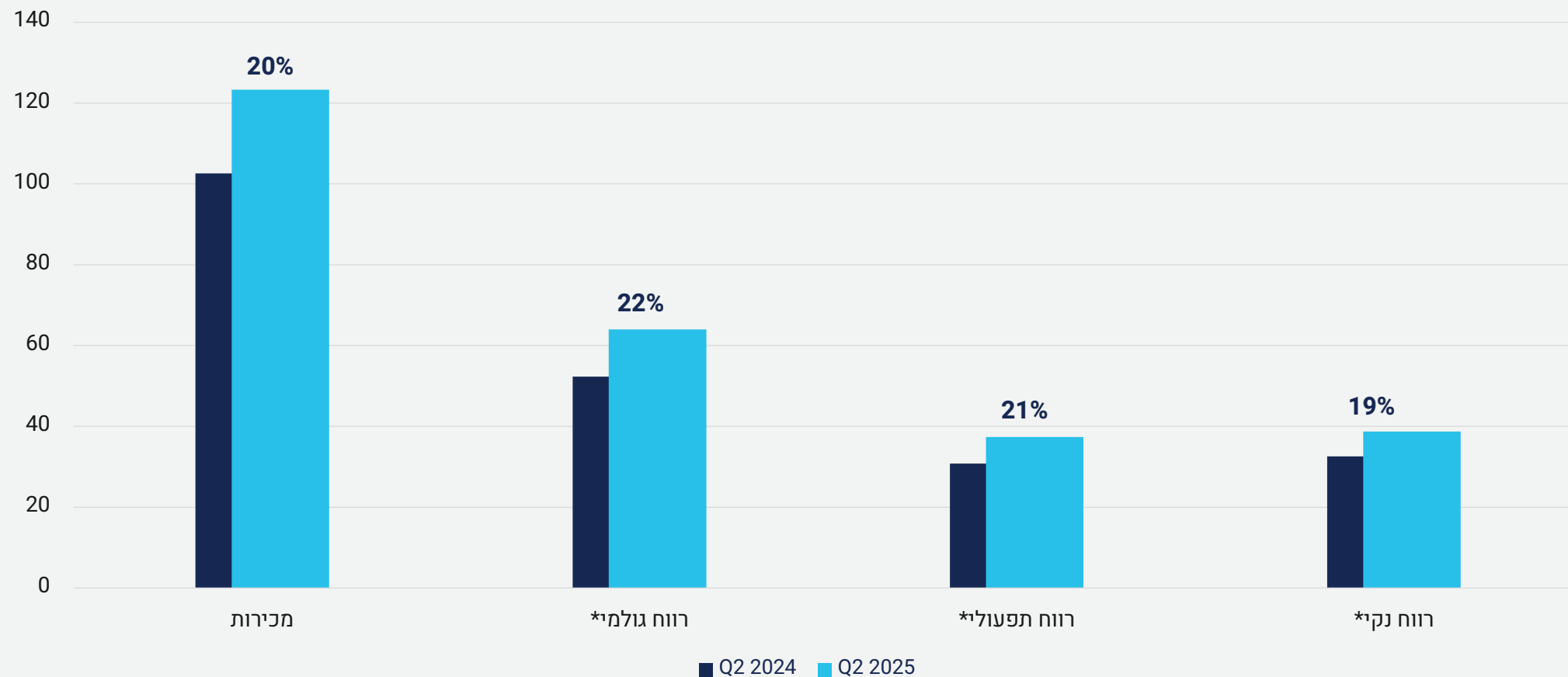
הדגמים החדשים - Hawk ו-Eagle G5 – שהשיקה קמטק, מספקים **ביצועים פורצי דרך ותפוקה גבוהה** בהרבה לעומת המערכות הקודמות שלה. במקביל, פותחו פתרונות תוכנה **שיחזקו את היתרון התחרותי** של קמטק בשוק.



מערכת המטרולוגיה, MicroProf שמקורה ברכישת FRT, **אומצה והוטמעה בהצלחה על ידי לקוח Tier 1** למספר יישומי מטרולוגיה. למעלה מ-30 **מערכות כבר הותקנו** ופועלות כיום בסביבת ייצור מלאה ורציפה.



קמטק - תוצאות רבעון שני 2025



פרפורטק - סיכום



קמטק ביססה את מעמדה כמובילה עולמית בתחום המחשבים עתירי הביצועים (HPC) לאפליקציות AI, אחד התחומים הצומחים והמרתקים בעולם הטכנולוגיה. קמטק מאמינה שטכנולוגיות המארזים החדשות Hybrid bonding and micro copper bumps, מהוות עבור קמטק הזדמנויות צמיחה משמעותיות בשנים הקרובות.

אקסס היא החברה המובילה בסין בתחום המצעים המתקדמים, ומבססת את מעמדה כאחת השחקניות המובילות בשוק ה-HPC ליישומי AI. מנוע הצמיחה המרכזי של אקסס הוא תחום המארזים המתקדמים ל-Power Devices (ECP). מארזים אלו מותקנים במחשבי ה-HPC של החברות המובילות בעולם, המשמשים להרצת אפליקציות של AI.

מונחים מקצועיים

הגדרות

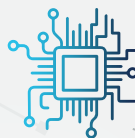
(HPC) High Performance Computer

מחשבים חזקים במיוחד כדי לפתור בעיות חישוב מתקדמות, המתבססים על מארזים מתקדמים מסוג Chiplet או Heterogeneous Integration שתומכים בישומי AI וכוללים זיכרונות DRAM מסוג HBM שהם 8 שכבות של ציפים מסוג Dram שמורכבים אחד על השני.



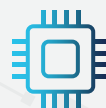
(HI) Heterogeneous Integration

אינטגרציה של רכיבי סמיקונדקטור המיוצרים בנפרד במכלול ברמה גבוהה יותר, אשר, במצטבר, מספקת פונקציונליות משופרת ומאפייני פעולה משופרים.



Chiplet

ציפלט הוא יחידת עיבוד משנית, הנשלטת בדרך כלל על-ידי בקר קלט/פלט הנמצא באותו מארז. ארכיטקטורת הציפלט היא גישה מודולרית לבניית מעבדים. אינטל ו-AMD, יצרני המעבדים המובילים בעולם, מאמצים את ארכיטקטורת הציפלט לקו המוצרים הנוכחי שלהם.



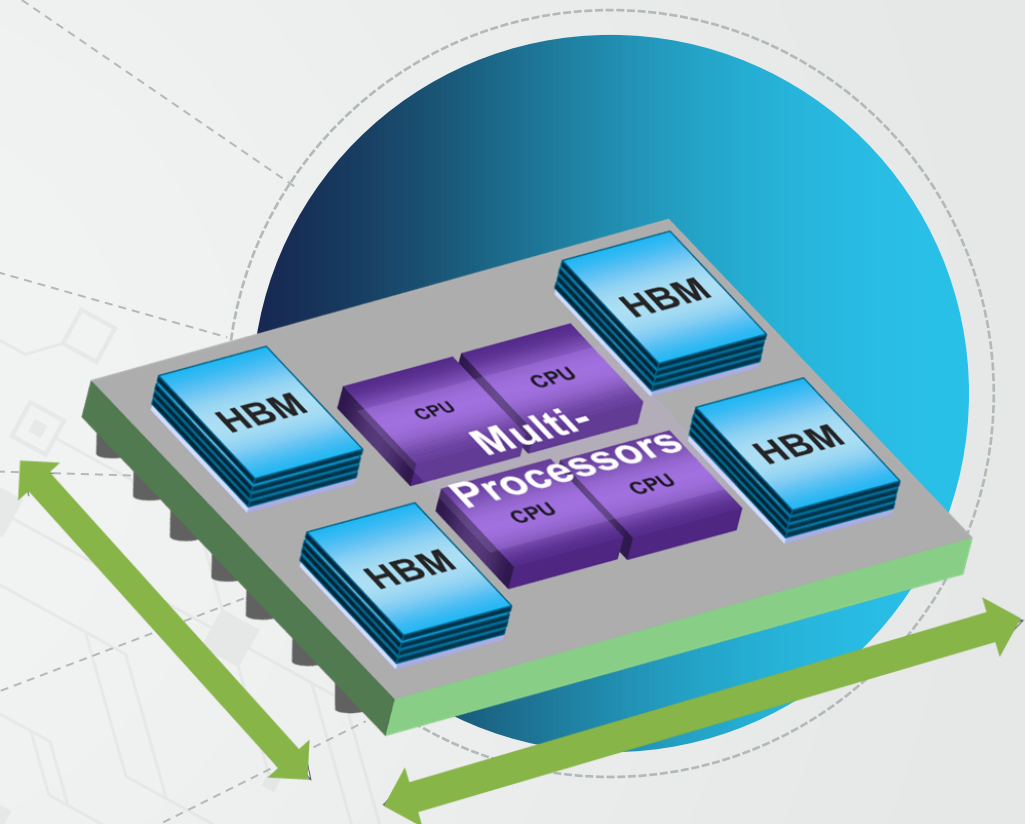
(HBM) High Bandwidth Memories

זיכרון רוחב פס גבוה, הוא ממשק זיכרון מחשב מהיר עבור זיכרון דינמי מוערם בתלת-ממד.



FC-BGA

מערך כדורי על מצע אריזת מוליכים למחצה בצפיפות גבוהה, המאפשר יותר פונקציות לשבבי LSI במהירות גבוהה.



מונחים מקצועיים (המשך)



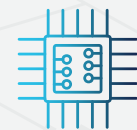
מארזי ECP

מארזים המכילים רכיבים של Power devices שמונחים על מצע אורגני קבור, החיבור בין הרכיבים נעשה על ידי רשת של מוליכים (RDL) במספר שכבות. המארז הוא חלק מסגמנט ה Advanced Packaging והוא מוגן במספר פטנטים רשומים שאקסס רשמה



RDL

Redistribution layers - רשת של מוליכים דקים בין 2 ל 12 מיקרון שמחברת בין הרכיבים במספר שכבות של הולכה.



Via First

זו הטכנולוגיה הבסיסית שפותחה באמיטק ומיושמת באקסס מיום הקמתה, בטכנולוגיה זו החיבור בין השכבות השונות נעשה דרך pillars שמישמים בתחילה ורק לאחר מכן מניחים את השכבה, להבדיל מהטכנולוגיה הרגילה בה חורי המעבר (Via) נקדחים ומצופים לאחר הנחת השכבה.



PMIC

Power management Interconnect – רכיבי Power Devices הצורכים זרמים גבוהים ונמצאים בסקלה הגבוהה של המחירים והאיכויות.



Pick&place

טכנולוגיה של השמת רכיבים על מצעים בצורה מאוד מדויקת ובתפוקה גבוהה.

